



【リードエレクトロニックエンジニア】 ◆ハード/ソフトいずれか電気電子開発経験者/広島本社勤務

ドイツを代表する世界的自動車部品サプライヤー

## Job Information

### Hiring Company

Webasto Japan Co., Ltd.

### Job ID

1580565

### Division

エンジニアリングチーム

### Industry

Automobile and Parts

### Company Type

Large Company (more than 300 employees) - International Company

### Non-Japanese Ratio

Majority Japanese

### Job Type

Permanent Full-time

### Location

Hiroshima Prefecture, Higashi-hiro-shi Ma-shi

### Salary

7 million yen ~ Negotiable, based on experience

### Work Hours

9:00~17:45 (所定労働時間 8 時間、休憩 45 分)

### Holidays

完全週休二日制(土、日曜)、祝日、年末年始、GW、夏季休暇など

### Refreshed

April 21st, 2026 01:00

## General Requirements

### Minimum Experience Level

Over 6 years

### Career Level

Mid Career

### Minimum English Level

Business Level

### Minimum Japanese Level

Native

### Minimum Education Level

Bachelor's Degree

### Visa Status

Permission to work in Japan required

## Job Description

**【募集要項 本ポジションの魅力】**

- 自動車用ルーフシステムの電気電子開発とPMを担当
- 最先端技術を顧客と共に形にできる
- 車載電子機器の開発・プロジェクト管理経験
- コアタイムなしのフレックス制度あり

**<ポジション リードエレクトロニックエンジニア>**

自動車用ルーフシステム(サンルーフ及びコンバーチブル)のコントローラー開発、電気電子(以下 EE)分野のプロジェクトマネジメントを担当していただきます。

納期・品質・コストのバランスを取りながら、顧客への説明も含め、EE分野のプロジェクトを主導していただきます。

主な業務内容は以下の通り

- 法規、機能安全、セキュリティ要件への対応と技術窓口対応
- 海外開発拠点との英語を用いた連携による設計、テストの推進
- システム仕様、テスト仕様の作成とリスク、変更管理
- 顧客、工場、サプライヤーとの調整と生産要件の取りまとめ

**■グローバルの開発拠点とプロジェクトを進行する！**

インドに構える海外開発拠点と密にコミュニケーションを取り、プロジェクトを進行する必要があるポジションとなります。

部署人数：4名(管理者除く)

**雇用形態**

正社員

**年収**

年俸制730万円以上(賞与含む)

**勤務地**

ベバストジャパン株式会社 広島本社  
広島県東広島市田口研究団地5-10

**勤務時間**

標準就業時間 9:00～17:45 (所定労働時間 8 時間、休憩 45 分)  
フレックスタイム制(コアタイムなし)  
残業時間：10～15 時間程度/月

**休日休暇**

休日:会社カレンダーに準じる  
年間 124 日(内訳) 土曜、日曜、正月休み、ゴールデンウィーク、お盆休み

**Required Skills****応募必要スキル**

- 5年前後の電子モジュール開発経験(ハード/ソフト/要求仕様)
- プロジェクト単位での管理・実務経験
- 実務での英語使用経験(文書・会話による技術的コミュニケーション力)

**歓迎スキル**

- 自動車分野の EE 分野での開発経験(ハード/ソフト/要求仕様)
- 以下ハードウェア、ソフトウェアいずれかのご経験・スキルをお持ちの方を歓迎します:

**<ハードウェア(HW)開発スキル>**

- 回路図設計(Schematic Design)の経験
- 製品リリースにおける PLM(Product Lifecycle Management)の経験

**<ソフトウェア(SW)開発スキル>**

- ソフトウェア要件の分解・分析(SW Requirements Decomposition)スキル
- Embedded-C を用いた組込みソフトウェアのコーディング経験

**学歴**

- 大卒以上(電子工学)を歓迎

**■選考回数(書類選考含め 3 回)****書類選考**

1次面接(広島本社・対面 又は Microsoft Teams、日本語・英語にて行う)

最終面接(広島本社・対面、日本語・英語併用にて行う)

